

御中

プロダクト／プロセス変更通知書
Product/Process Change Notification (PCN)

件名: i. MX51 19mm BGAコマーシャル品の銅ワイヤ認定のお知らせ

《お願い》

本変更通知に関してご意見・ご要求のある場合は、作成日より一ヵ月以内に弊社担当営業までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、ご連絡が無い場合は本変更が承認されたと判断させていただきます。



2011年5月9日

フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン株式会社

プロダクトマーケティング本部

該当GPCN番号:

14554

変更内容:

i. MX51 19x19mm BGA製品の組立工場ASE-CLにおいて現行の金ワイヤに追加で銅ワイヤを追加認定しました。
形状・FIT値・仕様・信頼性の変更はありません。

変更理由:

生産性向上

対象製品:

SCIMX51EDJM8C
MCIMX512DJM8CR2
MCIMX515DJM8CR2
SCIMX515DJM1C
MCIMX513DJM8C
MCIMX515DJM8C
MCIMX512DJM8C
MCIMX513DJM8CR2

変更（変更品出荷）時期:

変更開始日：2011年7月27日

出荷日を特定することは困難です。ご了承ください。

変更品の見分け方:

なし

その他: